

Apantallamiento de carcasa
 BNC10434-0000-203600-51X475-000
 Código de pedido: BNC007WZ

BALLUFF

Material

| | |
|----------------------------|--|
| Apantallamiento de carcasa | Sí |
| Material de carcasa | PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc |
| Protección de superficies | Cu 15 µm Ni 15 µm |

Mechanical data

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dimensiones | 60 x 60 x 213 mm |
| Fijación | Tornillos M18 |
| Fijación cable a tierra | M4 |
| Peso de aplicación | 400.00 g |

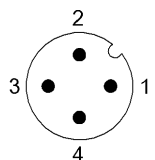
Remarks

Ver Instrucciones breves

Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Connector Drawings



IO-Link

PIN 1: +24V

PIN 2: no asignado

PIN 3: GND

PIN 4: C/Q, IO-Link, canal TD